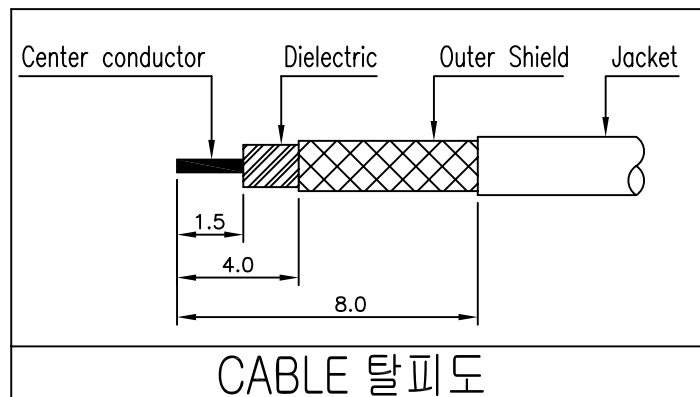
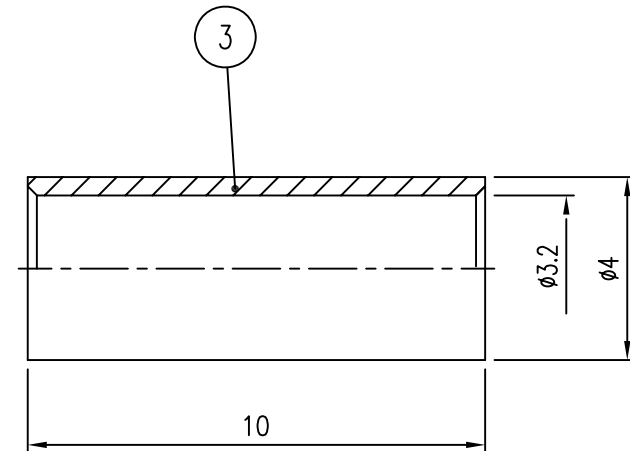
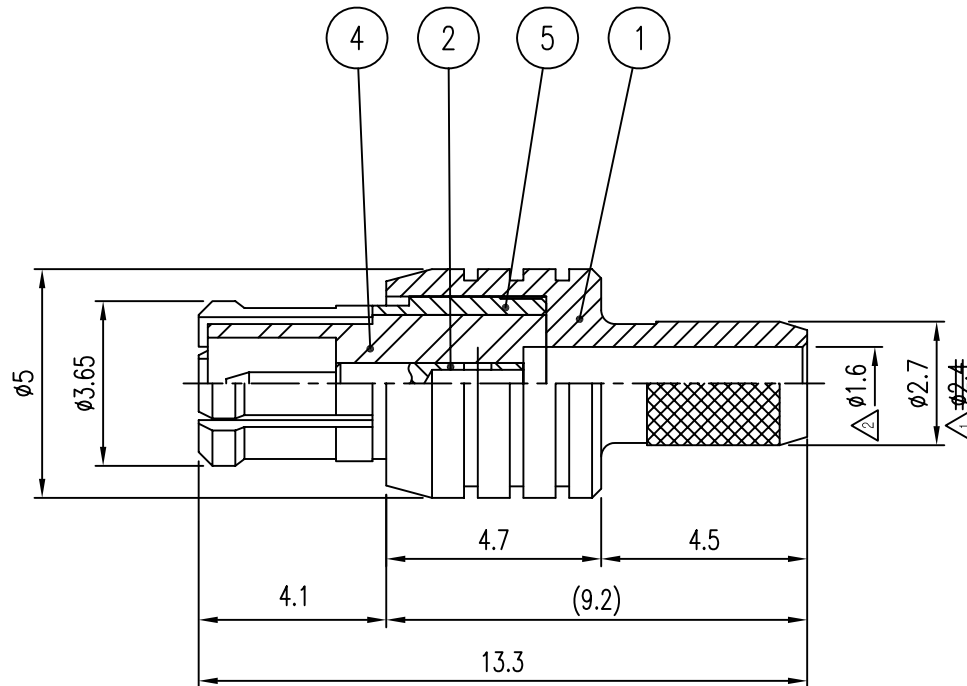


ST	개칭											수 정 내 용			
												부호	내 용	승인자	년 월 일
ST(기존)												IR	초 도 발 행	최영호	2000.12.19.
ST(개칭)												1	[실번No.201004-0005]가타변경 - 케이블 압착부 및 피이프 변경	최영호	2010.04.05.
												2	특성 개선 BODY, JACK, INSULATOR , PIN 부품 변경	김인철	2018.10.02.
												3	FERRULE 도금시양 변경 (Gold-> Nickel)	김인철	2020.02.04.
												4	FERRULE 도금시양 재변경 (Nickel DFE00034-5/1 -> Gold DFE00031-5/1)	은선영	2020.04.07.
												5	커넥터 압착부 바디 부러짐 현상 병치로 인한 R추가	은선영	2021.12.24.



	5	JACK	1	BeCu C17300	Gold Plate	DJA00009-5/6 DJA00009-5/4 (F1001)
	4	ISULATOR	1	TEFLON		DIN00066-N/3 DIN00066-N/4 (F1001)
4 3 1	3	FERRULE	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DFE00031-5/1 (F2002)
	2	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCT00063-5/3 DCT00063-5/4 (F1001)
5 2	1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DBD00030-5/3 DBD00030-5/4 (D1002)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공치 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2021. 12. 24.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
	승인	S. H. KIM					
재질	검도				도명	MCX50-PC-316	
열처리	재도	S. Y. EUN					
보호피막처리	작성부서	연 구 소			A4	도번	CN00023-7/1 K313-083-000
	적도	6/1	단위 mm	총량			